EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

09222430

PUBLICATION DATE

26-08-97

APPLICATION DATE

16-02-96

APPLICATION NUMBER

08054167

APPLICANT: CANON INC;

INVENTOR:

IKEDA TSUTOMU;

INT.CL.

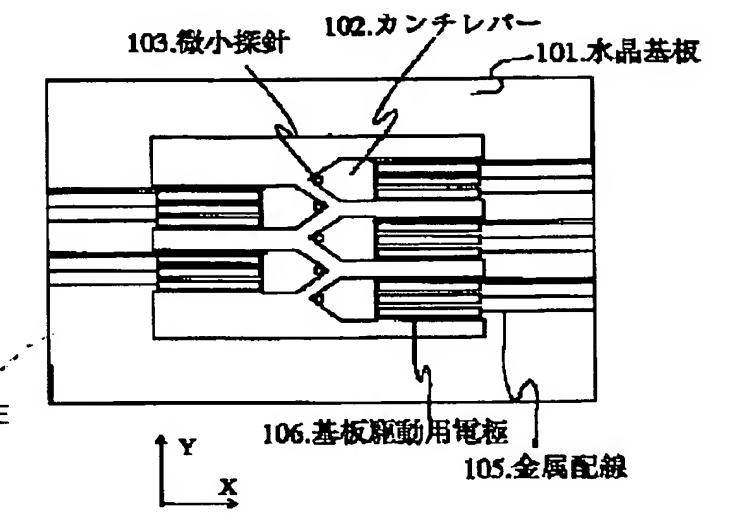
G01N 37/00 G11B 9/00

TITLE

PROBE UNIT AND INFORMATION

RECORDING-REPRODUCING DEVICE

USING IT



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent warpage of a cantilever itself, to suppress a floating capacitance and to enhance a recording speed by providing a probe in which a metallic fine detection needle is formed on the cantilever consisting of Si monocrystal layer.

> SOLUTION: A cantilever 102 consisting of a monocrystal Si is disposed on a quartz substrate 101 and a metallic fine detection needle 103 is formed on the tip thereof. A bonding layer consisting of a metallic material is formed between the lever 102 and detection needle 103 and a metallic wire 105 is formed on the other end of the lever 102. Since the Si lever is used as a wire for drawing a tunnel current, warpage of the cantilever caused by a metallic wire is not created. In addition, the wire 105 is used for drawing the tunnel current so that an area of an electrode can be reduced compared to a probe coated with a conductive material. As a result, when information is recorded, a floating capacitance which is generated in a gap to a recording medium so that a voltage supplying time is reduced. That is, more speedy information recording can be achieved.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

INIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-222430

(43)公開日 平成9年(1997)8月26日

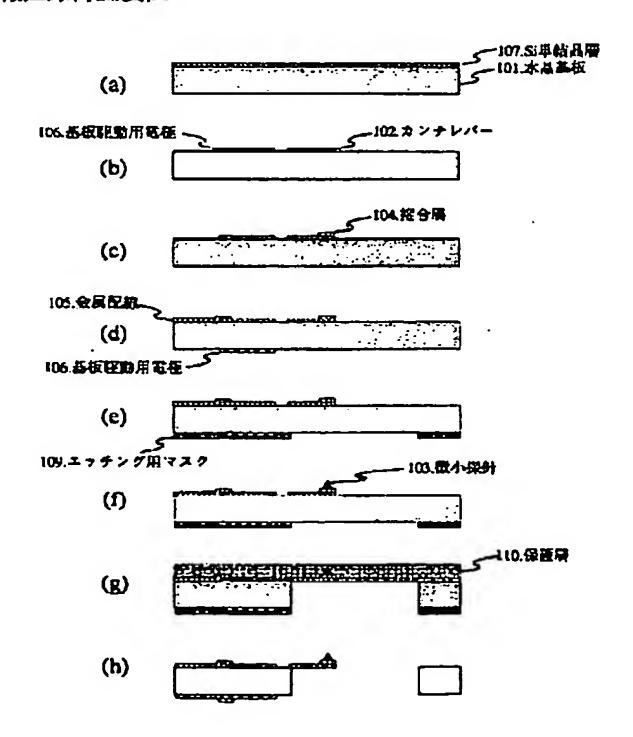
(51) Int.Cl. ⁸	觀別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
G01N 37/00			G01N 3	7/00	С	
					G	
G11B 9/00		9075-5D	G11B	9/00		
			審査請求	未簡求一語は	R項の数9 FI)(全 10 頁)
(21) 出願番号	特顧平8-54167		(71) 出顧人		5 A 41	
(00) III FF F	Tt. D 0 to (1000) 0 T	105		キヤノン株式		0 et 0 Et
(22) 山願日	平成8年(1996)2月	16日			【下丸子3丁目3	0番2号
			(72) 発明者	池田 勉		
				東京都大田区	X下丸子3丁目3	0番2号 キヤ
				ノン株式会社	上内	
			(74)代理人	介理士 長尾	逐也	

(54) 【発明の名称】 プロープユニット、及びこれを用いた情報記録再生装置

(57)【要約】

【課題】本発明は、カンチレバー自身の反りがなく、電極面積を小さくすることが可能で、記録媒体との間に発生する浮遊容量の低減と記録速度の向上を図ることができ、また、鋭利な先端を有する導電性の金属微小探針を再現性よくカンチレバー上に形成することが可能で、微小探針のビット列への正確な位置合わせ等を行うことのできるプローブユニット及びこれを用いた情報記録再生装置を提供することを目的としている。

【解決手段】本発明は、上記課題を達成すめために、水 品基板及び該水品基板上に形成されたSi単結品層から なるカンチレバー上に、金属からなる敵小探針を形成し たプローブを備えたプローブユニットであって、前記水 品基板の一部に電圧印加することにより該水品基板の一 部を駆動させる機構を有するプローブユニットと、これ を用いた情報記録再生装置を構成するものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】水品基板及び該水品基板上に形成された8 主単結晶層からなるカンチレバー上に、金属からなる微 小探針を形成したプローブを備えたプローブユニットで あって、前記水品基板の一部に電圧印加することにより 該水品基板の一部を駆動させる機構を有することを特徴 とするプローブユニット。

【請求項2】前記Si単結品層が、不純物を導入した低抵抗値のもので形成されていることを特徴とする請求項1に記載のプローブユニット。

【請求項3】前記Si単結品層の抵抗値が、0.01Ω・cm以下とされていることを特徴とする請求項2に記載のプローブユニット。

【請求項4】前記微小探針が、Au, Pも, Irのいずれか或はその合金よりなることを特徴とする請求項1~ 請求項3のいずれか1項に記載のプローブユニット。

【請求項5】前記微小探針は、中空構造を有し、金属材料からなる接合層を介してカンチレバー上に接合されていることを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか1項に記載のプロープユニット。

【請求項6】前記接合層の金属材料は、Au、Pt、A 1のいずれか或いはその積層膜よりなることを特徴とす る請求項1~請求項5のいずれか1項に記載のプロープ スニット。

【請求項7】前記カンチレバーの水品基板は、結品輸異方性エッチングによる貫通孔を有していることを特徴とする請求項1~請求項6のいずれか1項に記載のプローブユニット。

【請求項8】前記カンチレバーは、該カンチレバーの端部に金属配線が形成されていることを特徴とする請求項1~請求項7のいずれか1項に記載のプローブユニット。

【請求項9】プローブユニットを備えた情報記録再生装置において、該プローブユニットが請求項1~請求項8のいずれか1項に記載のプローブユニットにより構成されていることを特徴とする情報記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、走査型プローブ顕 微鏡に用いるプローブユニットと、該プローブユニット を用いた情報処理装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】原子的スケールの空間分解能を持つ表面 顕微鏡として、走査型トンネル顕微鏡(以下STMとす る)あるいは走査型原子間力顕微鏡(以下AFMとす る)が実用化されている(これらは走査型プローブ顕微 鏡(以下STMとする)と総称されている)。これらの SPMでは、微小探針が試料表面に原子レベルでアクセ スできることを応用し、局所領域に記録情報を書き込 む、情報記録再生装置が考えられている。STMは、バ イアスのかかった導電性微小探針と導電性試料の距離を数オングストローム以下に接近させた時に流れるトンネル電流を検出し、トンネル電流が一定になるように微小探針と試料との間の距離を制御しながら微小探針を走査させ、トンネル電流または帰還制御信号を画像化することによって表面像を構成する。STMを応用した記録方とによって表面像を構成する。STMを応用した記録方としては、微小探針と記録媒体の間に電圧を印加し、局所的に記録媒体の表面形態を変化させる方法、或は記録媒体の導電性を変化させる方法などがある。一方AFMは、微小探針を試料に数オングストローム以下に接近させたときに微小探針と試料表面とに働く原子間力を検出させたときに微小探針と試料表面とに働く原子間力を検出したさまに微小探針を二次元平面的に走査させて、凹凸情報を含む表面像を構成する。原子間力を検出する手段としては、一端を固定し、自由端近傍に微小探針を保持した弾性体のカンチレバーが用いられている。

【0003】同一装置でAFM及びSTM観察するため「 の多機能顕微鏡として、走査型原子間カノトンネル複合 顕微鏡(AFM/STM)がある。これによると、AF、 Mで用いられるプローブユニットは基板上に形成された カンチレバーとそのカンチレバーに保持された微小探針 からなり、微小探針を導電性にすることによって微小探 針と試料との間に流れる電流を検出する。通常の使用方 法では、AFM動作時に微小探針と試料との間にバイア スを加えて電流を検出し、同一の微小探針による表面凹 凸像とトンネル電流分布像を同時に取得することができ る。この複合機においても、微小探針が試料表面に原子 レベルでアクセスできることを応用し、局所領域に記録 情報を書き込む、情報記録再生装置が考えられている。 この場合書き込み或いは読み出し速度を高めるため、ブ ローブを複数化する(特開平04-321955号)。 【0004】従来のプローブの作成方法(米国特許第 5. 221, 415号明細書)は、図7に示すように、 まず二酸化シリコン層201が形成された単結晶シリコ ン基板202に対して結晶軸異方性エッチングを行い逆 ビラミッド型の凹部203を形成する(図7-a)。凹 部203形成後、二酸化シリコン層201を除去する。 この凹部203を微小探針の雌型とし、次に全面をSi N層204で被覆し(図7-b)、カンチレバー205 状にパターン化した後(図7-c)、ソウカット滞20 6とCr層207を設けたガラス板208と窒化シリコ ン層204を接合し(図7-d)、ガラス板208の一 部を破断後(図7ーe)、単結晶Si基板202をエッ チング除去することによりカンチレバー状のプローブ2 10を得ている(図7-f)。そして最後に、光てこ式 AFM用の反射膜となる金属層211を形成する。

【0005】また微小探針の形成方法しては、図8

(a)に示されるように、例えば基板上に薄膜層を円形にバターニングし、それをマスク212にして基板213をエッチングし、サイドエッチングを利用して微小捺針214を形成する方法(O.Wolter.et.a

1., "Micromachined silicon sensors for scanning force microscopy", J. Vac. Sci. Technol. B9(2), Mar/Apr, 1991. pp1353-1357)、さらには図8(b)に示されるように、逆テーパーをつけたレジスト開口部215に基板を回転させながら薄電性材料216を斜めから蒸着し、リフトオフすることにより微小探針214を形成する方法(C. A. Spindt, et. al., "Physical properties of thin film field emission cathode with molybdenum cones", J. Appl. Phys., 47.1976, pp5248-5263)等がある。

[0006]

•

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図7、図8に示したような例では以下のような問題点を有していた。まずレバーにおいては、

- ・真笠蒸着或はCVD法などで成膜したSiO2、Si N,SiC,Cなどは単結晶或はアモルファス状であり 内部応力を少なからず有しているため、レバー自身に反 りを生じてしまう。
- ・カンチレバー状プローブに光反射性付与のため、あるいは導電性付与のために金属膜等を被覆すると、カンチレバーと金属膜の間に応力が発生しカンチレバーに反りが生じる。等の現象が発生する。カンチレバーが微小探針側に反った場合、カンチレバー先端が、逆に反った場合はカンチレバーの中央部が試料あるいは記録媒体に接触してしまうことがある。さらに、プローブを複数化した場合、反りバラツキを生じるため特に問題となる。即ち、AFM/STMの原理を用いた情報処理装置に用いる場合、同一平面上の複数のプローブを記録媒体に対して同時に接触させようとした場合、レバーに反りバラツキがあると、記録媒体に対するそれぞれのプローブの荷重が異なってしまい、荷重によっては解像度の低下或は記録媒体や微小探針先端の破壊を引き起こす。微小探針においては、
- ・カンチレバー状プローブ上に導電性材料を被覆してSTMのプローブとする場合には、微小探針最先端部は鋭利に形成されているため被覆されにくく、トンネル電流という微弱な電流を取り扱うSTMでは安定な特性を得ることは難しい。
- ・図8(a)、(b)に示したような微小探針は、微小探針形成時のレジストのパターニング条件や、材料のエッチング条件を一定にするのが困難であり、形成される複数の微小探針の高さや先端曲率半径等の形状を正確に維持するのが困難である。等の問題点がある。

【0007】さらに同一基板上に複数のプローブが形成されたプローブユニットを用いて情報の記録再生を行う場合は、温度変化の影響や外部からの振動等による僅か

な位置づれを補正するために各プローブに駆動手段を与える方法がある(C. F. Quate et.al., "Microfabricated of Integrated Scanning Tunneling Microscope" STM 189 Fourth International conference S10-2 July 9-14, 198 9)。しかしながらこのような多結品薄膜積層型のプローブではレバーの反りは避けられない。

【0008】そこで、本発明は、上記従来技術における課題を解決するため、カンチレバー自身の反りがなく、電極面積を小さくすることが可能で、記録媒体との間に発生する浮遊容量の低減と記録速度の向上を図ることができ、また、鋭利な先端を有する導電性の金属微小條針を再現性よくカンチレバー上に形成することが可能で、微小探針のビット列への正確な位置合わせ等を行うことのできるプローブユニット及びこれを用いた情報記録再生装置を提供することを目的とするものである。

[0009] 【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するため、プローブユニット及びこれを用いた情報記 録再生装置をつぎのように構成したものである。すなわ ち、本発明のブローブユニットは、水晶基板及び該水晶 基板上に形成されたS i 単結晶層からなるカンチレバー 上に、金属からなる微小探針を形成したプローブを備え たプローブユニットであって、前記水晶基板の一部に電 圧印加することにより該水品基板の一部を駆動させる機 構を有することを特徴としている。そして、本発明の上 記プローブユニットにおいては、前記SI単結晶層を不 純物を導入した低抵抗値のもので形成し、その抵抗値 を、 0.01Ω ・cm以下とすることが好ましい。また、本発明の上記プローブユニットにおいては、前記微 小探針を、An, Pt, Irのいずれか或はその合金に より形成することが好ましい。また、本発明の上記プロ ープユニットにおいては、前記微小探針は、中空構造を 有し、金属材料からなる接合層を介してカンチレバー上 に接合する構成を採ることができる。その際、この接合 層の金属材料は、Au, Pt. Alのいずれか或いはそ の積層膜で形成することが好ましい。また、本発明の上 記プローブユニットにおいては、前記カンチレバーの水 **- 品基板には、結晶軸異方性エッチングによる貫通孔を設** ける構成を採ることができ、また本発明のカンチレバー は、カンチレバー自身が導電性を有しているから、この カンチレバー自身を電流の引き出し用配線として用いる ことができ、引き出し用配線はこのカンチレバーの端部 から電極配線を形成する構成を採ることができる。ま た、本発明においてはこのようなプローブユニットを用 いて、情報の記録再生を行う情報記録再生装置を構成す ることができる。

[0010]

【発明の実施の形態】水晶基板は圧電性及び結晶軸異方 エッチング性を有するため、加速度センサー、圧力セン サー、ジャイロスコピックセンサーなどの受動素子(J S Danel and G Delapierr e. J. Micromech. Microeng. 1 (1991)187 198)、水品発振子、光シャッ ターなどの能動素子用基板(H. Toshiyoshi ct. al., Proceeding for Mi cro Electro Mechanical Sy stems, Feb 7-10 (1993) 133-1 38)として用いられてきた。本発明は、上記特性を有 する水晶基板をプロープユニット用の基板として用い、 該水晶基板上に単結晶Siからなるカンチレバーと該カ ンチレバー上に形成された金属からなる微小探針からな るプローブを形成し、該水品基板の一部に電圧印加する ことにより該水晶基板の一部をプローブと共に駆動させ る機構を有するプローブユニットを提供するものであ る。木発明において、カンチレバーは単結品Siよりな るためレバー自身の内部応力は発生せず反りの極めて小 さいレバーを得ることができる。また微小探針は金属よ りなるため、トンネル電流という微弱な電流を取り扱う STMでは安定した特性を得ることができる。さらに、 以上のプローブを水晶基板上に形成し、この水晶基板に 電圧印加して駆動させることにより、微小探針のビット 列への位置合わせ或いはビット列からの逸脱を回避でき る。またこの駆動を利用してトラッキングも可能にな る。

【0011】以下に、図面を用いて本発明を詳細に説明 する。図1は本発明のプロープユニットの上面図であ る。水品基板101上に単結晶Siからなるカンチレバ ー102が配置されている。単結品Siからなるカンチ レバー102は、トンネル電流引き出しのために不純物 がドープされている。また、カンチレバー102の先端 部には金属製の微小探針103が形成されており、カン チレバー102と微小探針103の間には金属材料から なる接合層104が形成されている。カンチレバー10 2の他端側には金属配線105が形成されている。Si カンチレバー102をトンネル電流引き出し用配線とし て用いることで、金属配線に起因するカンチレバーの反 りは発生しない。さらに、Siカンチレバー102から のトンネル電流引き出しも金属配線105を用いて行う ため、カンチレバー及びそれを保持する基板全面に導電 性材料を被覆したプローブに比べて、電極面積を小さく することができる。そのため、記録媒体に対して電圧印 加を行い情報の記録を行う場合、記録媒体との間に発生 する浮遊容量を低減でき、従って電圧印加時間を短縮で きる。即ち、より高速な情報記録が可能となる。基板駆 動用電極106に電圧の立することにより電極下の水晶 基板は収縮し、図1中Y方向に微小探針位置を移動させ ることができる。またon-offを繰り返すことによ

り高速で振動させることも可能である。振動幅、周波数等は電圧値、電圧印加時間、水品基板形状により変えることができる。

【0012】図2は本発明のブローブユニットの製造方 法の一例である。基板には、水品基板101上にSi単 結晶層107が形成された基板、即ちSOI(sili con on insulator)基板 (図2-a) を用いる(T. Yonchara, NIKKEI MI CRODEVICES, 10 (1994) 101-10 6)。まずカンチレバー及び電圧印加用電極を形成す る。Si単結品層上にレジストパターンを形成し、これ をマスクとしてSF6ガスを用いたリアクティブイオン エッチング(RIE)によりSi単結晶層をパターニン グレてカンチレバー102及び基板駆動用電板106を 形成する(図2-b)。ここでSi単結品層107は不 純物導入した低抵抗のものを使用する。抵抗値は好まし くは、 0.01Ω ・c m以下のものを用いる。S i 単結 品層107の厚さは所望するカンチレバーのバネ定数に 対して、カンチレバーの形状と共に決定されるが、通常 はO. 1から数μm程度である。基板駆動用電極はA u、Pt、W等の金属を用いても良い。木発明では、S i レバー自身がトンネル電流取り出し電極と機械的弾性 体の2つの役割を有する。次に、基板上に金属を積層し た後パターニングしてカンチレバー先端部に接合層10 4を形成する(図2・c)。接合層104に用いる金属 材料は低抵抗で比較的柔らかい金属、例えばハロ、P t, Al単体或いはその積層膜などを用いる。次に、基 板の裏面側に金属層を成膜した後パターニングして基板 裏面側に基板駆動用電概108を形成する(図2d)。次に、基板裏面側にCr, Auを順次積層した後 パターニングして水品基板のエッチング用マスク109 を作成する(図2-e)。次に、第2の基板上に形成さ れた微小探針を接合層上に位置合わせした後圧着、第2 の基板を引き剥がして接合層上に微小探針103を形成 する(図2-「)。次に基板表面上に保護層110を形 成したのち、加熱した重フッ化アンモニア過飽和溶液中 で水品基板の結晶軸異方性エッチングを行う(図2g)。次に、基板裏面のエッチング用マスクを除去し、 続いて基板表面の保護層除去してプローブユニットが完 成する(図2-g)。

【0013】転写用微小探針の形成方法を図3に示す。(100) 面方位のSi基板111上の二酸化Si層或はSiN層112を矩形或は円形状に除去しSi面を諾出させる。次に、水酸化カリウム水溶液で露出したSi面を結晶軸異方性エッチングして凹部113を形成する(図3-a)。次に、二酸化Si層或はSiN層を除去したのち(図3-b) 基板を再度薄い二酸化Si層114で覆う(図3-c)。続いて微小探針材料115を基板上に成膜し(図3-d)パターニングして転写用微小探針116とする(図3-c)。微小探針材料として

は、トンネル電流を取り出せる金属からなり、好ましくは酸化皮膜を形成しにくいAu、Pt或いは機械的強度の高い上上等のいずれか若しくはその合金などが使用できる。転写用微小探針はレバー上の接合部に圧着され微小探針103が形成される(図2-f)。

[0014]

ţ

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。 [実施例1]図2に、本発明における実施例1のプロー ブの製造工程を示す。厚き100μmのZーcutの水 晶基板101上に、Si単結晶層107が1.0μm厚 で形成されているSOI(silicon on in sulator) 基板(図2-a)に対して、レジスト パターンを形成しこれをマスクとしてSF6ガスを用い たRIEによりSI単結晶層をパターニングしてカンチ レバー102及び駆動用電極106を形成した(図2b)。レジストバターン除去後、基板にA1(50n m), Ti(25nm)Au(100nm)を順次積層 し、この上に再度レジストパターンを形成しこれをマス クとして金属層のエッチングを行いSiカンチレバー上 に接合層104及び金属配線105を形成した(図2c)。エッチングはAuに対してはヨウ素とヨウ化カリ ウムの混合水溶液で、Tiは希フッ酸水溶液で、Alは 燐酸系水溶液で行った。次に、基板裏面にWを100n m厚形成し、この上にレジストパターンを形成しこれを マスクとしてSF6ガスを用いたRIEによりパターニ ングして裏面側駆動用電極108を形成した(図2d)。次に、基板裏面にCr(5nm), Au(200 nm)を順次積層し、この上にレジストパターンを形成 してAu及びCェのエッチングを行い、水晶基板エッチ ング用マスク109とした(図2-e)。

【0015】別の基板上に転写用微小探針を作成した。 (100)面方位のSi基板111に二酸化シリコン層 112をO. 1μm厚形成した。この二酸化シリコン層 112に対してフォトリソグラフィーとエッチングを行 い、直径6μmの開口部を形成した。この基板を水酸化 カリウム水溶液により結晶軸異方性エッチングを行な い、開口部に逆ピラミッド状の四部113を形成した。 (図3ーa)。次に、基板をバッファフッ酸(BHF) 溶液に浸し二酸化Si層112を溶解除去した(図3b)。次に、この基板を酸化雰囲気中で熱処理して基板 全面に100 nm厚の二酸化シリコン層114を形成し た(図3-c)。続いて、基板上に微小探針材料である Au115を1μm厚成膜し(図3-d)、この層11 **5をフォトリソグラフィーとエッチングによりパターニ** ングし、転写用敵小探針116を形成した(図3e).

【0016】カンチレバー102が形成されているSO 工基板と転写用微小探針116が形成されている基板の 位置合わせを行ない、カンチレバー102上の接合層1 04と転写用微小探針116位置が合ったところで両基 板に圧力を加えて両者を接触させた。その後、両基板を引き剥したところ微小探針103が接合層104上に良好に形成されていた(図2-1)。次に、カンチレバー102及び微小探針103形成面上に保護膜としてボリイミド層110を10μm厚形成した。次に、基板の裏面を重フッ化アンモニウム過飽和溶液に浸して結晶軸異方性エッチングを行なった(図2-g)。水晶基板のエッチング終了後、エッチングマスク109であるCr及びAuを溶解除去した。続いて、酸素プラズマ処理によりボリイミド層110を除去し、本発明のプローブを得た(図2-f)。

【0017】本実施例では、プローブ5本がそれぞれ独立して駆動するユニットとして作製した。これら5本のプローブは、走査型レーザー顕微鏡(レーザーテック社製)による測定において、カンチレバー長手方向、横手方向共反りは検出できなかった。プローブユニット中の基板駆動用電極に電圧印加を行なったところ、微小探針先端における駆動幅(図1中Y軸方向)は、約20nm/10Vであった。

【0018】 [実施例2] 実施例1と同様な方法で図4に示したプローブユニット117を作製した。本実施例では、プローブ3本がそれぞれ独立して駆動するユニットとして作製した。これらのプローブは、走査型レーザー顕微鏡(レーザーテック社製)による測定において、カンチレバー長手方向、横手方向共反りは検出できなかった。プローブユニット中の基板駆動用電極に電圧印加を行なったところ、微小探針先端における駆動幅は、約30nm/10Vであった。

【0019】[実施例3] 実施例1と同様な方法で図5に示したプローブユニット118を作製した。本実施例では、プローブ6本が一括して駆動するユニットを作製した。走査型レーザー顕微鏡(レーザーテック社製)による測定において、カンチレバー長手方向、横手方向共反りは検出できなかった。プローブユニット中の基板駆動用電極に電圧印加を行なったところ、微小探針先端における駆動幅は、約2 n m/10 Vであった。

【0020】[実施例4]図6は、実施例1で作製したプローブユニットを用いて構成した本発明における実施例4の情報記録再生装置の主要部構成及びブロック図である。つぎに、図6に基づいて木発明の情報記録再生装置について説明する。記録媒体ステージ119上の記録媒体120に対向させてブローブユニット121を配置した。120-1は情報記録層、下地電極120-2は情報記録層120-1に電圧を印加するためのものである。120-3は基板である。情報記録層120-1は、微小探針103との間に発生するトンネル電流により電気的性質が変化(電気的メモリー効果)する有機薄膜等よりなる。122は電源、123は電流アンプで、マイクロコンピューター124に接続されており、記録媒体120への情報の記録及び再生に使用する。記録媒

体ステージ駆動機構124上の記録媒体ステージ119は、マイクロコンピューター124による乙方向位置制御回路125、X-Y方向位置制御回路126、チルト角制御回路127、回転角制御回路128によって制御される。プローブ129先端に対しては、レーザー130が照射され、その反射光を2分割センサー131で受光し、たわみ量検出装置132でブローブ129のたわみ量を検知する。この情報は、マイクロコンピューター124及びサーボ回路133に送られる。第2の電源134は水晶基板への電圧印加に使用する。記録媒体120は、石英ガラス基板120-3の上に下地電極1202として真空蒸着法によってAuを30nm蒸着した後、その上にLB(ラングミュアー・ブロジェット)法によってボリイミド層(情報記録層120-1)を形成して作製した。

【0021】以上示した記録再生装置に、記録媒体及び プロープユニット121を設置し、特開昭63-161 552号公報に開示されている原理、方法により記録再 生を行った。記録媒体120を上記プローブ129で観 祭したところ、すべてのプローブ129で良好なAFM 像を得ることができ、膜剥れ等の記録媒体120人のダ メージは観察されなかった。次に、記録媒体ステージ1 19を用いて、記録媒体120を走査しながら、微小探 針103-下電極120-2間に電圧をパルス状に印加 した。電圧印加は3V、幅50nsのパルス状の矩形波 で行った。パルス印加後、水晶基板上の駆動用電板に電 圧を印加して微小探針位置をパルス印加位置にあわせて 駆動させながら、情報記録層に200mVの電圧を印加 して情報記録層上を走査したところ、情報記録層120 - 1はパルス印加点で特性変化を起こし電気抵抗の低い 部分が生じていた。この電気抵抗の低い部分、すなわち 記録ビットは10 nm径程度の大きさを有しており、す べてのプローブ129は記録ビット列から逸脱すること なく良好に再生を行えた。

[0022]

【発明の効果】本発明は、以上のように、プローブユニットにおけるカンチレバーをSi単結品材料で構成することにより、カンチレバー自身の反りをなくすことが可能となり、また、カンチレバーが導電性を有するため、新たに電極配線を形成する必要がなく、電極配線に起因するレバーの反りの発生を防止することができる。また、本発明においては、このカンチレバー自身を電流の引き出し用配線として用いることができ、引き出し用配線はこのカンチレバーの端部から電極配線を形成するだけで足るから、カンチレバー及びそれを保持する基板全面に導電性材料を被覆する必要がなく、電極面積を小さくすることができる。また、これにより記録媒体との間に発生する浮遊容量を低減でき、記録速度を向上することができる。また、木発明においては、鋭利な先端を

有する夢電性の金属微小探針を再現性よくカンチレバー上に形成でき、その微小探針内部を中空構造とすることにより、カンチレバー先端の軽量化を図ることができる。さらに、本発明においては、カンチレバーに水晶基板を用いることにより、この水晶基板に電圧を印加してプローブを駆動させ、正確な微小探針のビット列への位置合わせ等を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】木発明のプローブユニットの上面を示す図である。

【図2】木発明の失施例1におけるプローブの製造工程を示す図である。

【図3】本発明の実施例1における微小探針の製造工程を示す図である。

【図4】木発明の実施例2におけるプローブユニットの上面を示す図である。

【図5】本発明の実施図3におけるプローブユニットの 上面を示す図である。

【図6】本発明の実施例4における情報記録再生装置の 概略を示す図である。

【図7】従来のプローブの製造法を示す図である。

【図8】従来の微小探針の製造法を示す図である。

【符号の説明】

101:水品基板

102:カンチレバー

103:微小探針

104:接合層

105:金属配線

106: 基板駆動用電極

107:Si单結品層

108:基板駆動用電極

109:エッチング用マスク

110:保護層

111:Si基板

112:二酸化SI層或はSIN層

113: 凹部

114: 三酸化Si層

115:微小探針材料

116:転写用微小探針

117:プロープユニット 118:プロープユニット

119: 記録媒体ステージ

120:記錄媒体

120-1: 情報記録層

120-2:下地電極

120-3:基板

121:プローブユニット

122:電源

123:電流アンプ

124:マイクロコンピューター

125: 2方向位置制御回路

126:X-Y方向位置制御回路

127:チルト角制御回路

128:回転角制御回路

129:プローブ

130:レーザー

131:2分割センサー

132:たわみ量検出装置

133:サーボ回路

134:第2の電源

201:二酸化シリコン層

202: 単結晶Si基板

203: 凹部

204:SiN图

205:カンチレバー

206:ソウカット溝

207:0 倍層

208:ガラス板

209:マウンティングブロック

210:プローブ

211: マスク

212: 基板

213: 微小探針

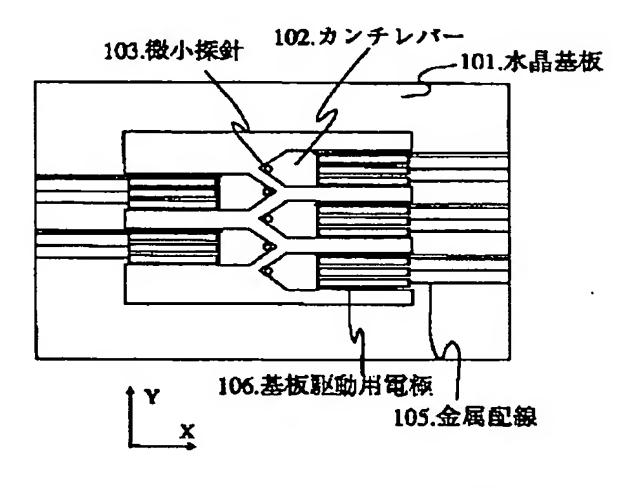
214:レジスト開口部

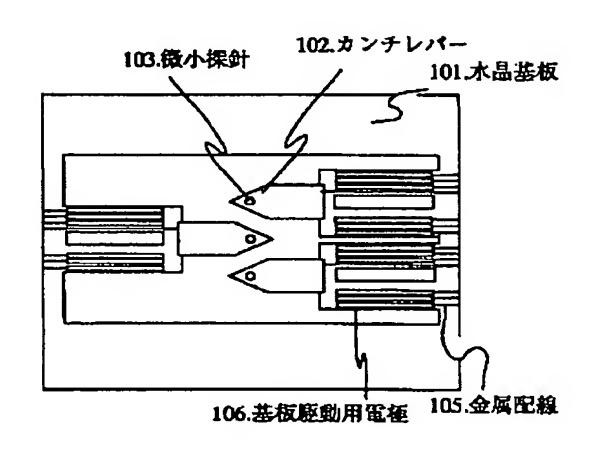
215:導電性材料

216:レジスト

217: 基板

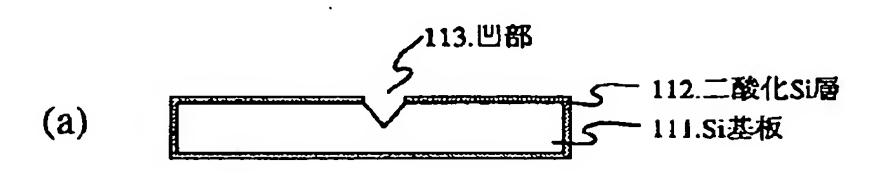
【図1】

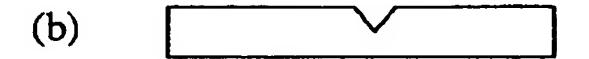




【図4】

【図3】



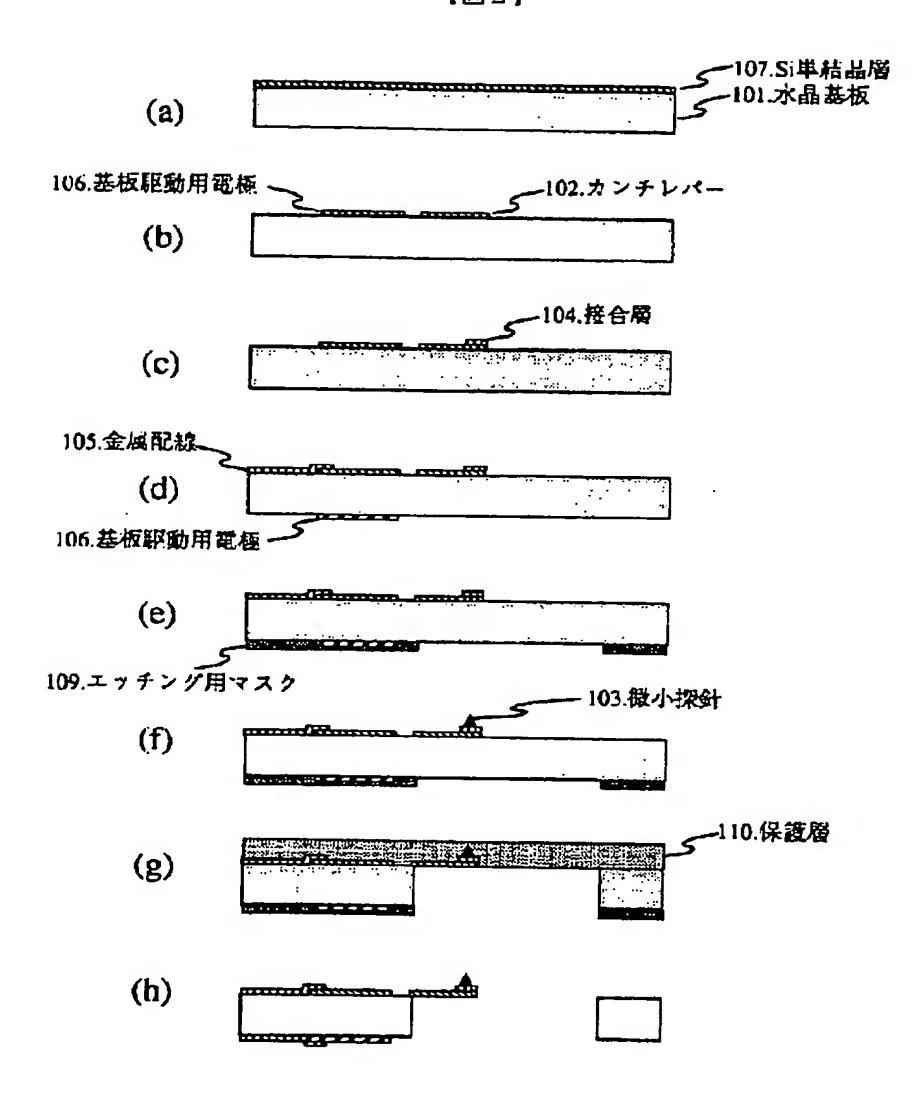




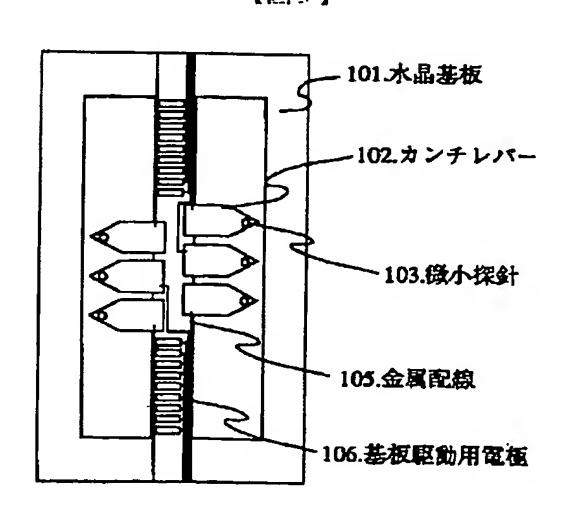




【図2】



【図5】



【図6】

